

檔 號：
保存年限：

財團法人國家實驗研究院 函

地址：106台北市大安區和平東路二段 106號3樓

聯絡人：科政中心 陳彥君

電話：02-27377281

Email：ycchen@stpi.narl.org.tw



受文者：高雄醫學大學

發文日期：中華民國109年1月16日

發文字號：國研授政創字第1090800117號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：公告「台灣-史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫」

2020年赴美人才甄選，延長報名截止日期至2020年2月24

日(一)，敬請惠予公告周知，請 查照。

說明：

- 一、計畫簡介：為培育台灣醫療器材的跨領域人才，科技部委託財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心承辦執行「台灣-史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫」(Stanford-Taiwan Biomedical Fellowship Program；以下簡稱STB)。希望透過與美國史丹福大學合作，甄選出工程、醫學、生命科學、商務管理等不同領域人才，至史丹福大學參與醫療器材產品設計與商品化運用訓練。史丹福大學所提供的培訓模式，包含工程設計、臨床實務運用、創新醫材專利佈局訓練及詳細的實務討論訓練，並非一般的教學課程或博士後研究。學員將可經由臨床觀察、專案執行、產品專利佈局及法規認證等實務訓練、與產業界互動之過程，由不同領域之專業角度，瞭解臨床醫療運用上的創新價值，進而產生創意改良設計，尋求創業機會。



二、2020年度赴美人才，延長報名至2020年2月24日(一)23:59止。

三、申請人請線上申請，簡章與報名相關資訊請上報名網站查詢，網址：<http://apply.stb.org.tw/stb/>。

四、STB計畫辦公室聯絡人：陳彥君。電子信箱：stb@stpi.narl.org.tw。

正本：各公私立大學校院、中央研究院、國家中山科學研究院、財團法人工業技術研究院、財團法人台灣經濟研究院、財團法人國家衛生研究院、科技部新竹科學園區管理局、科技部中部科學園區管理局、科技部南部科學園區管理局、台灣科學工業園區科學工業同業公會、台北市醫師公會、社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國醫師公會全國聯合會、宜蘭縣醫師公會、社團法人臺中市醫師公會、社團法人臺中市大臺中醫師公會、社團法人嘉義縣醫師公會、嘉義市醫師公會、花蓮縣醫師公會、社團法人新北市醫師公會、社團法人新北市中醫師公會、衛生福利部食品藥物管理署醫療器材及化粧品組、駐歐盟兼駐比利時代表處科技組、駐加拿大代表處科技組、駐舊金山辦事處科技組、駐洛杉磯辦事處科技組、駐休士頓辦事處科技組、駐芝加哥辦事處科技組、駐波士頓辦事處科技組

副本：



院長 王永和 授權單位主管執行